

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/endorfy-signum-m30-air-p-58504.html>

ENDORFY Signum M30 AIR



Cena brutto	363 zł
Cena netto	295 zł
Cena poprzednia	435 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	EY2A019
Kod EAN	5903018668888
Producent	Endorfy

Opis produktu

ENDORFY Signum M30 AIR

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Możliwość montażu: **7 wentylatorów 120mm**
- Obsługiwane radiatory: **240 mm**
- Zainstalowane komponenty: **3 wentylatory 120 mm**
- Głębokość: **401 mm**
- Szerokość: **205 mm**
- Wysokość: **387 mm**
- Grupa produktowa: **Obudowy komputerowe Endorfy**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **czarny**
- Konstrukcja obudowy: **wydzielona komora na zasilacz**
- Producent: **Endorfy**
- Standard: **FLEX ATXmicro-ATXmini-ITX**
- Typ obudowy: **Mini Tower**
- Zintegrowane podświetlenie: **nie**
- Ilość kieszeni 2.5 wewn.: **2 szt.**
- Ilość kieszeni 3.5 wewn.: **2 szt.**
- Elementy kontrolne na przednim panelu: **o 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 (do 20 Gbps)o 2x USB-A 3.2 Gen 1 (do 5 Gbps)o 1x słuchawki (minijack 3,5 mm)o 1x mikrofon (minijack 3,5 mm)o 1x przycisk POWERo 1x przycisk RESET**
- Zdemontowany panel przedni: **tak**
- Złącza na przednim panelu: **1 x USB 3.2 Gen 1 (Typ-C)2 x USB 3.2 Gen 1 audio**
- Dodatkowe cechy: **Trzy preinstalowane wentylatory Stratus 120 PWM Przewiewny i łatwo dostępny front Praktyczne magnetyczne filtry przeciwkurzowe Kompatybilność z chłodnicami do 240 mm Kompatybilność z coolerami wieżowymi do 159 mm Kompaktowe wymiary i dobre możliwości aranżacji podzespołów Panel boczny z hartowanego szkła Dobre chłodzenie komponentów Szybkie USB-C na górnym panelu Wygodne rozwiązania do zarządzania kablami**
- Nazwa producenta / importera: **Endorfy COOLING sp. z o.o Sokołowska 24 05-806 Sokołów Polska PL Email: product-safety@cooling.pl**
- Maksymalna długość karty graficznej: **34.5 cm**
- Maksymalna długość zasilacza: **18 cm**
- Maksymalna wysokość chłodzenia: **15.9 cm**

ENDORFY Signum M30 Air to kompaktowa obudowa microATX zaprojektowana z myślą o elastycznej konfiguracji dla niewielkich . Przewiewna konstrukcja z panelem mesh, fabrycznie zamontowane wentylatory Stratus 120 PWM oraz

nowoczesny panel złącz pozwalają połączyć efektywne chłodzenie z estetycznym wyglądem.

Przewiewne i chronione przed kurzem wnętrze

Frontowy panel mesh umożliwia swobodny dopływ powietrza do wnętrza obudowy. Ciepło jest odprowadzane przez tylną oraz górną część konstrukcji, co sprzyja stabilnym temperaturom pracy. Magnetyczne filtry i frontowy panel pełniący funkcję filtra można łatwo zdjąć i wyczyścić.

Trzy preinstalowane wentylatory Stratus

Obudowa została wyposażona w trzy fabrycznie zamontowane wentylatory Stratus 120 PWM, podłączone do preinstalowanego splittera. Umożliwia to sterowanie ich prędkością z poziomu płyty głównej używając jednego złącza PWM oraz zachowanie równowagi między wydajnością chłodzenia a kulturą pracy.

Panel ze szkła i miejsce na ukrycie przewodów

Boczny panel z hartowanego szkła pozwala wyeksponować wnętrze. Przestrzeń za tacką płyty głównej oraz liczne przepusty i punkty montażu opasek zaciskowych ułatwiają prowadzenie i ukrycie kabli, poprawiając wygląd zestawu i sprzyjając lepszemu przepływowi powietrza.

Rozbudowane możliwości w

Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o płytach microATX i mniejszych formatach. Obudowa umożliwia montaż długich kart graficznych do 345 mm, chłodnic 240 mm lub coolerów wieżowych do 159 mm oraz kilku nośników danych, oferując dużą elastyczność przy zachowaniu niewielkich wymiarów.

Nowoczesny panel złącz z USB-C

Na górnej krawędzi obudowy znajduje się funkcjonalny panel złącz z portami USB-A, gniazdam audio oraz szybkim USB-C do 20 Gb/s. Zapewnia wygodny dostęp do najczęściej używanych interfejsów podczas codziennego użytkowania komputera.

ENDORFY Signum M30 AIR